





YFLEX®

目次 Contents

	YFLEX® とは What is YFLEX®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3 ~ 5
THE SE	両面 FPC Double-sided FPC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
1	片面 / 長尺 FPC Single side and Long lengt	• h F	• PC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7
	耐ノイズ FPC ケーブ Noise resistant FPC cable	ル	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
	スリット FPC ケーブ Slit FPC cable	ル	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
110	40Gbps 高速伝送 FPC 40Gbps High speed transn			• n Fl	• PC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10~11
	高屈曲 FPC ケーブル Highly flexible FPC cable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	12
%	ヒーター FPC Heater FPC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
	耐油 FPC Oil resistant FPC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	14
	極薄 FPC Ultra-thin FPC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	15

YFLEX® とは What is YFLEX®

特長 FEATURES

山一電機で製造・販売しているフレキシブル基板の商標登録名です。

絶縁材料に液晶ポリマー (LCP) を採用したフレキシブル基板になります。

通信市場で求められる 28Gbps、56Gbps クラスの伝送も可能です。

耐ノイズ、ヒーター、高耐熱、耐油、極薄、高屈曲など各種要求に特化した製品の提供も可能です。

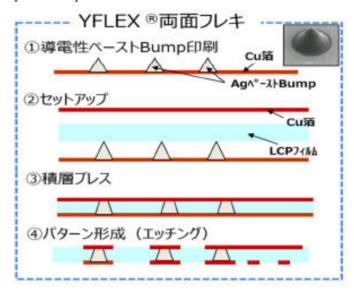
Registered trademark name of the flexible board manufactured and sold by Yamaichi Electronics.

It is a flexible substrate that uses liquid crystal polymer (LCP) as the insulating material.

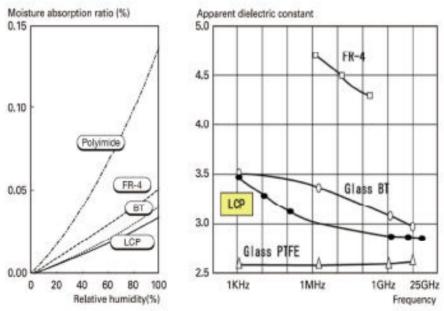
28Gbps and 56Gbps class transmissions required by the telecommunications market are also possible.

We can also provide products specialized in various requirements such as noise resistance, heater, high heat resistance, oil resistance, ultra-thin, and highly flexible.

バンプ積層工法 Bump build-up construction method



LCP 材の吸湿特性及び誘電率データ Moisture absorption and dielectric constant data of LCP materials

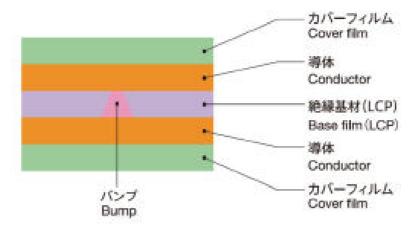


SPECIFICATIONS AND DRAWINGS ARE SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT PRIOR NOTICE



基本構造(両面構造)Basic Structure(Double-layer)

構成図 Structure of double-sided YFLEX



設計ルール (両面板)

Desigh Speacs(Double-layer)

項目 Item	標準 Standard	最小 Minimum		
線幅/スペース幅 Wire width/space	00/60μm	25/35µm		
バンブ径 Bump diameter	250µт	150µm		
ランド径 Land diameter	400µm	250µm		
1バンブ当りの最大電流容量 Maximum current per bump	100mA (bump:ф250µm)	50mA (bump:ф150µm)		

材質

Material

絶線材料	液晶ポリマ (厚み:25 μm, 50 μm)
Base film	Liquid crystal polymer (Thickness:25 μm, 50 μm)
導体	線 (厚み分µm, 12µm, 18µm, 35µm)
Conductor	Copper (Thickness:9µm, 12µm, 18µm, 35µm)
層間接続材 (海電性バンブ)	Ag系導電性樹脂
Inter layer connection(Conductive bump)	Ag conductive pasts
カバーコート	熱硬化型レジスト、フォトレジスト、ポリイミドフィルム
Cover film	Thermosetting resist、Photo resist、Polyimide film

試験データ

Test data

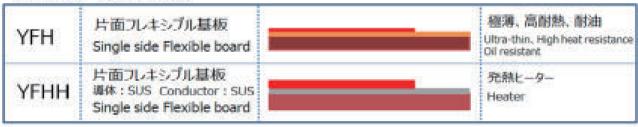
項目 Item	条件 Condition	試験結果 Result		
1バンブ当りの抵抗値試験 Resistance value per bump	常温, 常湿 Room temperature, normal humidity	6mΩ以下 Within 6mΩ		
温度サイクル試験 Temperature cycle test	+55°C~+125°C, 1,000cyc	抵抗变化率10%以内 Resistance change:Within 10%		
高温保持試験 High temperature test	+85°C, 1,000h	抵抗安化率10%以内 Resistance change Within 10%		
低温保持試験 Low temperature test	-40°C、1,000h	抵抗变化率10%以内 Resistance change:Within 10%		
高温高温試験 High temperature constant humidity test	+85°C, 90%RH, 1,000h	抵抗变化率10%以内 Resistance change:Within 10%		
イオンマイグレーション試験 Ion migration test	+40°C, 90%RH, 60VDC, 1,000h	異常なし No change		
導体引き剥がし強度試験 Peeling test	90°peels	0.8KN/mb/.± 0.8KN/m or above		
はんだ耐熱性試験 Solder resistance test	+260°C, 20sec	興策なし No change		
吸水率 Moisture adsorption	+23°C, 24h	0.04% E/F 0.04% or below		
熱壓俱係數 Thermal expansion coefficient	TMA method	能方向 17ppm, 模方向 17ppm Longitudinal:17ppm, Lateral:17ppm		
誘電率(1GHz) Dielectric constant (1GHz)	Bridge method #2	2.8		
誘電正接(1GHz) Dissipation factor (1GHz)	Bridge method #2	0.0025		



シリーズ一覧 Series list

シリーズ名 Series	仕様 Specification	構造 Structure	用途 Usage
YFA	片面フレキシブル基板 Single side Flexible board		可動部、長尺、高速伝送 For moving parts, Long length, High-speed transmission
YFB	両面フレキシブル基板 Double side Flexible board		高速伝送、ノイズ対策 For high-speed transmission, Noise resistant
YFBS	両面フレキシブル基板 Double side Flexible board		10Gbps以上の高速伝送、 ノイズ対策 For high-speed transmission more than 10Gbps, Noise resistant

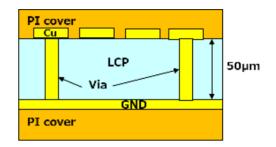
特殊用途 Special use



両面 FPC (YFLEX®) Double-sided FPC (YFLEX®)



SERIES NUMBER YFB



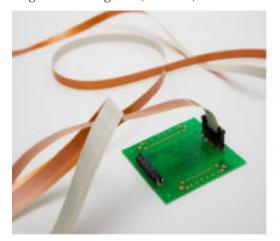
特長 FEATURES

- ・低損失で Gpbs 以上の高速伝送が対応可能 High-speed transmission of Gpbs or higher is possible with low loss.
- ・導体層を 2 層にすることによりノイズに強い FPC FPC resistant to noise by using two conductor layers
- ・マイクロストリップ構造による正確なインピーダンス整合 Precise impedance matching with microstrip structure
- ・高速伝送用コネクタと一体化させたアプリケーションも提供 We also provide applications integrated with high-speed transmission connectors.
- ・最長 460mm まで製作可能 A maximum of 460 mm can be manufactured.
- ・高速伝送 FPC、耐ノイズ FPC、スリット FPC 等に使用可能 Can be used for high-speed transmission FPC, noise-resistant FPC, slit FPC, etc.

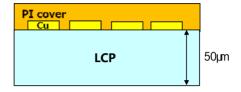
仕様 Specification

項目 Item	条件 Conditions	試験結果 Tast results
温湿度サイクル試験	- 55°C~+ 125°C 1,000cyc	抵抗変化率 10%以内
Temperature/humidity cycle test		Resistance change rate within 10%
高温保持試験	+ 85℃ 1,000h	抵抗変化率 10%以内
High temperature holding test		Resistance change rate within 10%
低温保持試験	- 40°C 1,000h	抵抗変化率 10%以内
Low temperature holding test		Resistance change rate within 10%
高温高湿試験	+ 85℃ 90% RH 1,000h	抵抗変化率 10%以内
High temperature and high humidity test		Resistance change rate within 10%
イオンマイクレーション試験	+ 40°C 90% RH 60VDC 1,000h	異常なし
Ion migration test		No abnormality
銅箔引き剥がし強度試験	90 ピール(銅厚さ:35 μ m)	0.8KN/m以上
Copper foil peeling strength test	90peel (Copper thickness 35 μ m)	0.8KN/M or more
誘電率(1GHz)	ブリッジ法	2.8
Permittivity(1GHz)	Bridge method	
誘電正接(1GH z)	ブリッジ法	0.0025
Dissipation factor(1GHz)	Bridge method	
吸水率	+ 23℃ 24 h	0.04%以下
Water absorption rate		Within 0.04%
熱膨張係数	TMA 法	MD/TD 17ppm
Coefficient of thermal expansion	TMA method	

片面/長尺 FPC (YFLEX®) Single-side / Long FPC (YFLEX®)



SERIES NUMBER YFA



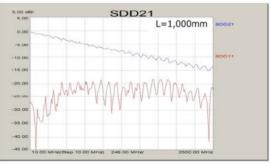
特長 FEATURES

- ・ 低損失で Gpbs 以上の高速伝送が可能 High-speed transmission of Gpbs or higher is possible with low loss.
- ・コプレーナ構造による正確なインピーダンス整合が可能 Accurate impedance matching is possible due to the coplanar structure.
- ・しなやかで柔軟な FPC Supple and soft FPC
- ・高速伝送用コネクタと一体化させたアプリケーションも提供可能 Applications integrated with high-speed transmission connectors can be provided.
- ・最大長 1,150mm まで対応 Maximum FPC length supports up to 1,150 mm

仕様 Specification

項目 Item	条件 Conditions	試験結果 Tast results		
温湿度サイクル試験	- 55°C~+ 125°C 1,000cyc	抵抗変化率 10%以内		
Temperature/humidity cycle test		Resistance change rate within 10%		
高温保持試験	+ 85℃ 1,000h	抵抗変化率 10%以内		
High temperature holding test		Resistance change rate within 10%		
低温保持試験	- 40°C 1,000h	抵抗変化率 10%以内		
Low temperature holding test		Resistance change rate within 10%		
高温高湿試験	+ 85°C 90% RH 1,000h	抵抗変化率 10%以内		
High temperature and high		Resistance change rate within 10%		
humidity test				
イオンマイクレーション試験	+ 40℃ 90% RH 60VDC	異常なし		
Ion migration test	1,000h	No abnormality		
銅箔引き剥がし強度試験	90 ピール(銅厚さ:35 μ m)	0.8KN / m 以上		
Copper foil peeling strength test	90peel (Copper thickness	0.8KN/M or more		
	35 μ m)			
誘電率(1GHz)	ブリッジ法	2.8		
Permittivity(1GHz)	Bridge method			
誘電正接(1GH z)	ブリッジ法	0.0025		
Dissipation factor(1GHz)	Bridge method			
吸水率	+ 23℃ 24 h	0.04%以下		
Water absorption rate		Within 0.04%		
熱膨張係数	TMA 法	MD/TD 17ppm		
Coefficient of thermal expansion	TMA method			

事情伝送特件 当社コネクタ (HF507) との組み合わせによる High-speed transmission characteristics By combination with our connector (HF507)

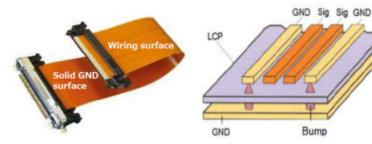


周波抜帯域 1GHz<7db/m、2.5GHz で<15dB/m の損失 Loss of frequency band 1GHz<7d8/m, 2.5GHz<15d8/m

耐ノイズ FPC ケーブル (YFLEX®) Noise resistant FPC cable (YFLEX®)



SERIES NUMBER YFB



差動ラインの両サイドに GNDを設置かつ、

surface via bumps.

バンプを介して配線面下のGND層に落とす事により GND 強化

GND is installed on both sides of the differential line, and GND is strengthened by dropping it on the GND layer below the wiring

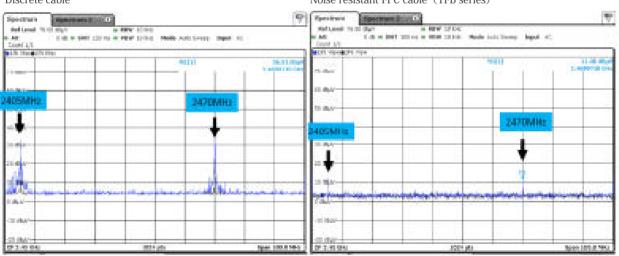
特長 FEATURES

- ノイズ耐性の強い FPC ケーブル FPC cable with excellent noise resistance
- ・LVDS/eDP・MIPI など Gbps 以上の伝送にも対応 Supports transmissin over 1Gbps such as LVDS/eDP/MIPI
- ・各種 LCD-IF コネクタの嵌合ケーブルも用意 Various LCD-IF connector mating cables are also available
- ・カスタム配線設計が可能 インピーダンス整合設計、低損失、低クロストークなど Custom wiring design is possible
 Impedance matching design, low loss, low crosstalk and so on
- ・ 当社 HF コネクタとの組合せでトータル品質保障が可能 Total quality assurance is possible in combination with HF connector

ノイズ評価結果 LVDS NEAR NOISE EVALUATION RESULT

Discrete cable

Noise resistant FPC cable (YFB series)



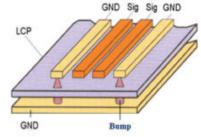
各種 LCD-IF コネクタ嵌合ケーブル VARIOUS LCD-IF CONNECTOR MATING CABLES



スリット FPC ケーブル (YFLEX®)



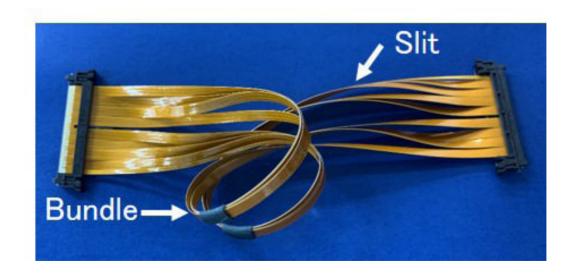
SERIES NUMBER YFB



マイクロストリップ構造により GND 強化 GND strengthened by microstrip structure

特長 FEATURES

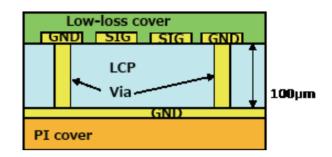
- FPC にスリットを入れる事により配線の引き廻し自由度が向上 FPC with slit increase the freedom of wiring
- ・スリット加工により任意に束ねる事も可能 Can be bundled by slit processing
- ・配線しやすく CPU からの熱を逃がす事も容易 Easy to wire and to dissipate heat from the CPU
- ・テープ固定した製品も提供可能 Products fixed with tape is available
- ・最長 460mm まで製作可能 Can be manufactured up to 460 mm
- ・スリット加工しても高速伝送性能は変わらず提供
 - 低損失、低クロストーク設計、高電磁界結合差動ペアラインなど High-speed transmission performance remains even with slit processing
- -Low loss -Low crosstalk design -High field coupling differential pair line, erc.



40Gbps 高速伝送コネクタ&高速伝送 FPC (YFLEX®) 40Gbps High speed transmission Connector & FPC (YFLEX®)



SERIES NUMBER YFBS



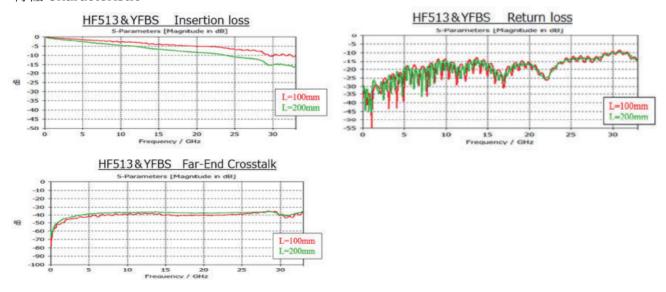
特長 FEATURES

- ・ペースフィルムに低損失・高周波特性に優れた液晶ポリマー(LCP)を採用 Liquid crystal polymer(LCP) with excellent low loss and high frequency characteristics is used for the base film
- ・ 当社 HF513 との組合せで 56G PAM4 伝送も可能 56G PAM4 transmission is possible with our product "HF513"
- ・ピンアサインや低損失、低クロストーク重視など個別の要求に沿ったカスタム配線設計が可能 Custom wiring design is possible according to individual required performance such as pin assignment, low loss, and emphasis on low crosstalk
- ・L 長 460mmまで制作可能 曲げ加工可能 Length: Max,460mm Bending possible by customer request

仕様 Specification

試験項目	試験方法	規格
Test item	Test method	Reliability criteria
表面層の絶縁抵抗	DC100V ± 5V 1minute	500 m $Ω$ min.
Insulation resistance	JIS-C5016	
表面層の耐電圧	AC200V \pm 5V 0.5minute	スパーク、フラッシュオーバー無き事
Voltage resistance	JIS-C5016	No spark,flashover and so on
導体の引き剥がし強度	JIS-C5016	4.9N/cm min.
Peel strength		

特性 Characteristic



40Gbps 高速伝送コネクタ 40Gbps High speed transmission Connector



PART NUMBER (CONNECTOR)

HF513-**-**-VE HF513 Series Number of contacts 30, 40, 50 Type GND: 01 Without 11 With

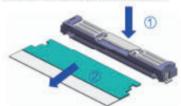
特長 FEATURES

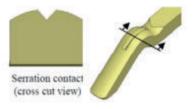
・ 奥行寸法 4.9mm 業界最小クラスの小型化を実現

高さ:2.95mm 幅:33.50mm (50pin の時、端子部含む) Dimension in depth is 4.9mm and reaize the smallest size level in the market H: 2.95mm W: 33.50mm (50pin, incuding terminal)

- ・FFC/FPC 挿入時の作業性、自動挿入を加味した誘い込み設計 Guide design considering easy operation and automatic
- ・シェル中央部をワンプッシュでロック解除し、FFC/FPC の抜去が可能 Push metal button at center of the connector to unlock
- ・高周波特性 LVDS、TMDS、V-by-One HS、FPD Link などに対応 High frequency characteristic Comply with LVDS,TMDS,V-by-One HS,FPD Link
- ・セレーションコンタクト及び有効嵌合長を 1.6mm確保した異物に強い構造 Serration contact and 1.6mm of mating stroke to remove foreign material perfectly

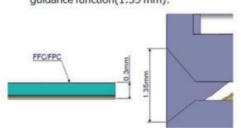
FPC/FFC extraction operation

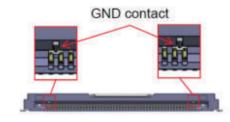


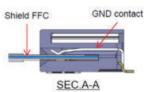


Guiding design to insert correctly

FPC / FFC insertion workability FPC / FFC has a thickness of 0.3 mm and guidance function(1.35 mm).







11

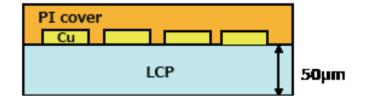
製品規格 PART SPECIFICATION

定格電流	0.5A
Curnt Rating	
定格電圧	AC/DC 50V
Voltage rating	
使用温度範囲 / 湿度	-40°C∼+ 125°C
Operating Temperature Range	
挿抜寿命	20 回
Insertion/extraction force	20 times
適合 FPC/FFC 保持力	9.8N 以上
Applicable FPC/FFC retention force	9.8N Or more

高屈曲 FPC ケーブル (YFLEX®) Highly flexible FPC cable (YFLEX®)



SERIES NUMBER YFA

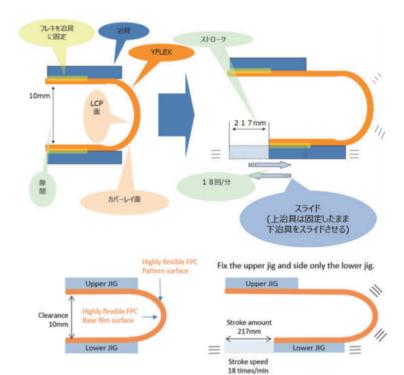


特長 FEATURES

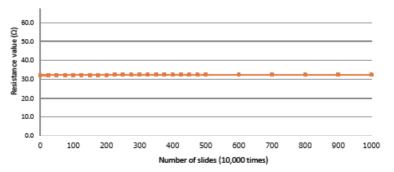
- ・ R=5.0mm にて、1,000 万回以上の屈曲特性 Bending characteristics of 10 million times or more at R = 5.0 mm
- ・低損失で Gpbs 以上の高速伝送に対応可能 Supports high-speed transmission of Gpbs or higher with low loss
- ・柔軟で屈曲性に優れ、高い信頼性 Supple and excellent in flexibility, high reliability
- ・最長 1,150mm まで製作可能 Up to 1,150 mm is possible

屈曲評価 Bending evaluation

試験方法	
Test method	
隙間	10mm (R = 5)
Gap	
ストローク	217mm
Stroke	
移動速度	130.5mm/s(18回分)
Movement speed	(18 times/minute)
試験温度	常温
Test temperature	Room temperature



屈曲評価結 Bending evaluation result



ヒーター FPC Heater FPC



SERIES NUMBER YFHH

Poly				
Adh	esive Conductor			85µm

特長 FEATURES

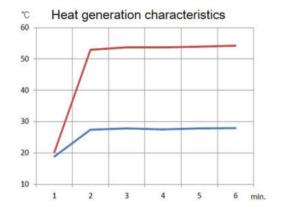
- 薄く、柔らかいフレキシブルな発熱体シート Flexible sheet with a heating element
- ・導体に電気を流すことで発熱(導体:ステンレス・銅の2種類) Heat is generated by passing electricity through a conductor. (Conductor: SUS or Copper)
- ・自由自在な形状(パイプ、狭面、曲げ加工、曲面に装着も可能) Supports any shape. (Pipe, narrow space, bending, etc.)
- ・用途に応じた発熱分布が可能 Heat generation distribution according to the application is possible.
- ・リード線取り付けが可能 Lead wire can be attached
- ・サーミスタやヒューズ等の部品実装が可能 Parts such as thermistors and fuses can be mounted.

Lead line

仕様 Specification

•	
定格電圧	24V
Voltage Rating	
消費電力	16W
Power consumption	
絶縁抵抗	隣接コンタクト間に DC500V にて測定 100M Ω以上
Insulation Resistance	Measured at DC500V between adjacent contacts.
	Min 100M Ω
絶縁耐圧	AC500V1 分間印加後 異常なきこと
Diectric strengh	No abnormalty after applying AC500V for 1 minute
リード線引張強度	15N の引張力に耐えること
Lead wire tensile strengh	With stand a rensile force of 15N
耐熱温度	130℃
Heatproof temperature	
使用温度範囲	+15°C∼+60°C
Operating Temp Rang	
シートサイズ	Max. $400 imes 400$ mm
Sheet size	

特性 Characteristics



用途 Use case

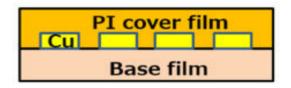
- ・カメラレンズなどの曇り止め、結露防止 Anti-fog and dew condensation on camera lenses.
- ・インク、血液などの液体の凝固防止 Prevention of liquid coagulation such as ink and blood.
- ・温度調整、湿度調整など

Temperature adjustment, humidity adjustment, etc.

耐油 FPC (YFLEX®) Oil resistant FPC (YFLEX®)

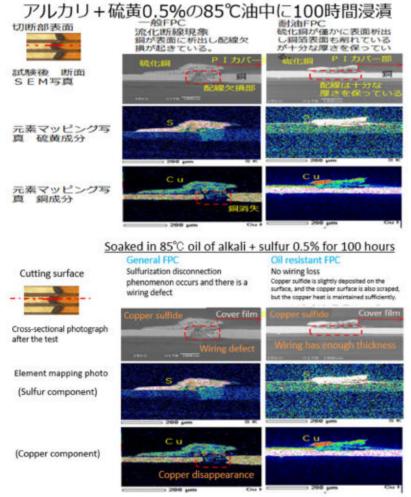


SERIES NUMBER **YFH**



特長 FEATURES

- ・ 耐油性が強く、硫化断線を抑制 High oil resistance suppresses wiring breakage due to sulfurization
- ・アルカリ+硫黄油に100時間浸漬させても導電性を維持 Maintains conductivity even when immersed in alkali + sulfur oil for 100 hours



用途 Use case

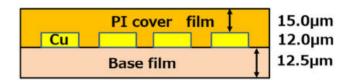
産業機器、加工装置など工業用潤滑油が噴霧する環境で使われる製品内の配線部位

Internal wiring connection of products sprayed with industrial lubricating oil such as industrial equipment and processing equipment

極薄 FPC (YFLEX®) Ultra-thin (YFLEX®)



SERIES NUMBER YFH



特長 FEATURES

- · 総厚み 39.5 µm (片面配線) Total thickness 39.5 µm (single-sided wiring)
- ・極小空間や湾曲面への設置、折り曲げ加工なども可能 Can be installed in extremely small spaces or curved surfaces, and can be bent.
- ・部品実装も可能 Component mounting is also possible
- ・ヒーター FPC 用途としても使用可能 Can also be used for heater FPC

極薄 FPC を 70℃になるように配線した場合の計算結果

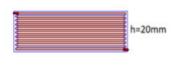
Simulation results with an ultra-thin FPC configuration and a surface temperature of 70°C

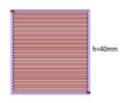
電圧 Voltage	1.8V
抵抗 Resistance	3.6 Ω
電流値 Current value	0.5A
電力量 Electric energy	0.89W
温度上昇 Temperature rise	Δ t-50 °C
T765 F 111 1 1	T
配線長 Wiring length	581.7mm
配線長 Wiring length 配線幅 Wiring width	581.7mm 0.16mm

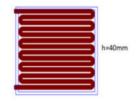
電圧 Voltage	5.5V
抵抗 Resistance	11 Ω
電流値 Current value	0.5A
電力量 Electric energy	2.75W
温度上昇 Temperature rise	Δ t-50 °C
配線長 Wiring length	1,811.2mm
配線幅 Wiring width	0.16mm

電圧 Voltage	1.5V
抵抗 Resistance	0.3 Ω
電流値 Current value	4.79A
電力量 Electric energy	7.18W
温度上昇 Temperature rise	Δ t-50 °C
配線長 Wiring length	404.9mm
配線幅 Wiring width	1.5mm
配線厚み Wiring thickness	0.018mm

電圧 Voltage	0.75V
抵抗 Resistance	0.2 Ω
電流値 Current value	4.86A
電力量 Electric energy	3.6W
温度上昇 Temperature rise	Δ t-50 °C
配線長 Wiring length	114.5mm
配線幅 Wiring width	1.5mm
配線厚み Wiring thickness	0.018mm









用途 Use case

- ・カテーテル、温度プローブなど極小製品 HEAD 部実装基板 Mounting board for the HEAD part of extremely small products such as catheters and temperature probes
- ・極小空間で発熱が必要とされる部位 Parts that require heat generation in a very small space
- ・カメラのレンズ廻りの FPC 配線他 FPC wiring around the camera lens, etc.

YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD,

http://www.yamaichi.co.jp Technoport Taiju Seimei Bldg, 2-16-2,Minamikamata Ota-ku, Tokyo 144-8581 Japan Tel:+81-3734-0110

CONTACT

Yamaichi Electronics Co., Ltd, CS BUSINESS PROMOTION GR, Tel:03-6715-8944

YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH

http://www.yamaichi.de Concor park, Sahnhofstrasse 20, 85609 Aschheim-Domach, Germany Tel:+49-89-45109-0

YAMAICHI ELECTRONICS U.S.A.,INC

http://www.yeu.com 475 Holger Wey ,San Jose , CA 95134USA Tel:+1-408-715-9100

YAMAICHI ELECTRONICS HONG KONG LTD,

http://www.yamaichi.com.cn/hk Unit 815-16,8F Tower 1, Grand Central Plaza,138 Shatin Rural Committee Road,Shatin,NT.,Hong Kong Tel:+852-2687-1968

YAMAICHI ELECTRONICS SHANGHAI CO., LTD,

http://www.yamaichi.com.cn/sh Room E404 Sun Plaza, No.88 Xiaxia Road, Chngning Distict, Shanghai 200336P.R.C Tel:+86-21-63611231

ASIA YAMAICHI ELECTRONICS INC, SEOUL OFFICE

http://www.yamaichi.co.kr A-604,Woollm Lions Valley, 168, Gasan Digital 1-Ro, Geumcheon-Gu, Seojl, 08507 Korea Tel:+82-2-557-0522

YAMAICHI ELECTRONICS SINGAPORE PTE.LTD,

http://www.yamaichi.com.sg 19 Tai Seng Avenue,#05-05, Singapore,534054 Tel:+65-6297-8312

大阪営業所

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST 新大阪スクエア9F Tel:06-6396-6191

名古屋事務所

〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17今池セントラルビル9F Tel:052-745-3818

熊本営業所

〒860-0644 熊本県熊本市中央区水道町5-21 小杉不動産水道町ビル8F Tel:096-323-5800



Version February 2022